平成 24 年 5 月 24 日

各　位

会 社 名　セイコーホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　服部　真二
（コード番号　8050　東証第 1 部）
問合せ先　経理部長　瀧沢　観
（TEL　03-6739-3111）

連結子会社（孫会社）の株式譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ

当社子会社であるセイコーインスツル株式会社（代表取締役社長：鎌田 國雄、本社：千葉県千葉市美浜区／以下 SII）は、株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：久田 眞佐男／以下日立ハイテク）との間で、以下のとおり、SII の子会社 エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社（代表取締役社長：川崎 賢司／以下 SII ナノテク）の全株式を日立ハイテクに譲渡することについて基本合意いたしましたので、お知らせいたします。 また、規制当局の認可を条件に今秋の株式譲渡を目指して株式譲渡契約を締結する予定です。

なお、これに伴い SII ナノテクの子会社 3 社（株式会社 エポリードサービス、SII NanoTechnology USA Inc. 、SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.）も異動することになります。

記

１．株式の譲渡の理由

SII ナノテクおよびその子会社は、当社の電子部品等事業において、「独自の技術を追求し、その技術でお客様の課題を解決し、企業と社会の発展に寄与する」という経営理念のもと、分析・計測機器の先端分野で競争力のある製品の開発・製造・販売を推進してまいりました。

しかし、選択と集中を進め効率的な経営を目指す当社にとって、当事業は当社グループの中では独自性が高く、他事業とのシナジーが将来的に見込めないことから、当事業を譲渡し、経営資源をウオッチ事業、電子部品等事業の他事業に集中させ、さらなるグループ経営の効率化と事業強化を目指すことといたしました。

譲渡先は、世界トップレベルの技術とグローバルな営業力・ネットワークを活かした事業展開を図り、ライフサイエンス分野等を成長領域と位置付け経営強化を推進している日立ハイテクを選定いたしました。

日立ハイテクが所有する事業は、SII ナノテクの事業との親和性・補完性が高く、また、科学・医用システムの製造・販売・サービスにおいてシナジーの創出が期待されることから、今回の事業譲渡により、SII ナノテクの事業を継続的に拡大・発展させることができるものと判断いたしました。

２．異動する子会社の概要

（1）	名　　称	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社
（2）	所　在　地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目８番地
（3）	代表者の役職・氏名	代表取締役社長　川崎　賢司
（4）	事　業　内　容	分析・計測・観察装置の開発・製造・販売
（5）	資　　本　　金	100 百万円
（6）	設　立　年　月　日	平成 12 年 3 月 1 日　（会社分割期日：平成 15 年 12 月 1 日）
（7）	大株主および持株比率	セイコーインスツル株式会社　100%

（8） 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社が当該会社の株式を 100%間接保有しております。
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 当社子会社の取締役 1 名が当該会社の取締役を、監査役 1 名が当該会社の監査役を兼務しております。
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 当社の一部子会社は当該会社より製品を仕入れております。

（9） 当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態

決算期	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
純資産	4,164 百万円	4,276 百万円	4,338 百万円
総資産	22,754 百万円	21,485 百万円	18,535 百万円
1 株当たり純資産	69,407 円	71,271 円	72,302 円
売上高	17,265 百万円	15,222 百万円	15,576 百万円
営業利益	△1,813 百万円	△594 百万円	43 百万円
経常利益	△1,240 百万円	125 百万円	470 百万円
当期純利益	△1,569 百万円	247 百万円	258 百万円
1 株当たり当期純利益	△26,155 円	4,126 円	4,305 円
1 株当たり配当金	－円	－円	－円

※1 当該会社は連結指標等を作成していないため、当該会社およびその子会社 3 社の単純合算数値であります。

※2 平成22年3月期のSIIナノテク、株式会社 エポリードサービスは13か月決算であります。

※3 SII NanoTechnology USA Inc. 、 SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.の決算日は 12 月末日であります。

３．上記２に伴い異動する子会社の概要

① 株式会社 エポリードサービス

（1） 名称	株式会社 エポリードサービス	
（2） 所在地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目８番地	
（3） 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大石 典利	
（4） 事業内容	分析・計測機器の保守サービスおよび消耗品の販売	
（5） 資本金	50 百万円	
（6） 設立年月日	平成 7 年 3 月 28 日	
（7） 大株主および持株比率	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社 100%	
（8） 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社が当該会社の株式を 100%間接保有しております。
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 当社の一部子会社は、当該会社と製品の売上および仕入取引を行っております。
（9） 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態		
上記２（9）に含まれております。		

② SII NanoTechnology USA Inc.

（1）	名称	SII NanoTechnology USA Inc.	
（2）	所在地	19865 Nordhoff Street, Northridge, CA 91324, U.S.A.	
（3）	代表者の役職・氏名	Chairman 川崎　賢司	
（4）	事業内容	X線検出器の開発・製造・販売	
（5）	資本金	US$11百万	
（6）	設立年月日	平成17年6月17日	
（7）	大株主および持株比率	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社　100%	
（8）	上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社が当該会社の株式を100%間接保有しております。
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 当社の一部子会社は、当該会社と製品の売上および仕入取引を行っております。
（9） 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態			
上記２（9）に含まれております。			

③ SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.

（1）	名称	SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.	
（2）	所在地	上海市張江高科技園区碧波路690号2号楼102室	
（3）	代表者の役職・氏名	董事長　川崎　賢司	
（4）	事業内容	分析機器の製造・販売・保守サービス	
（5）	資本金	US$455千	
（6）	設立年月日	平成16年9月21日	
（7）	大株主および持株比率	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社　100%	
（8）	上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社が当該会社の株式を100%間接保有しております。
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 当社の一部子会社は、当該会社と製品の売上および仕入取引を行っております。
（9） 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態		
上記２（9）に含まれております。		

４．株式譲渡の相手先の概要

（1）	名称	株式会社日立ハイテクノロジーズ	
（2）	所在地	東京都港区西新橋一丁目24番14号	
（3）	代表者の役職・氏名	執行役社長　久田　眞佐男	
（4）	事業内容	半導体製造装置、チップマウンタ、FPD・ハードディスク関連製造装置、汎用分析機器、解析装置、医用分析装置の製造・販売・サービス、および産業・IT システム、工業材料、電子デバイス・材料などの販売	
（5）	資本金	7,938百万円	
（6）	設立年月日	昭和22年4月12日	
（7）	連結純資産	253,012百万円（平成24年3月期）	
（8）	連結総資産	442,162百万円（平成24年3月期）	
（9）	大株主および持株比率	株式会社 日立製作所　51.64%（平成24年3月末）	
(10)	上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
		関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者および関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

５．売却株式数、売却価額および売却前後の所有株式の状況

（1） 異動前の所有株式数	60,000株 （議決権の数：60,000個） （所有割合　：100.0%）
（2） 売却株式数	60,000株 （議決権の数：60,000個） （発行済株式数に対する割合：100.0%） （売却価額　：未定）

（３）　異動後の所有株式数	0株 （議決権の数：0個） （所有割合　：0.0%）

６．日　程

（１）　基本合意書締結	平成24年5月24日
（２）　株式譲渡契約締結（予定）	平成24年7月25日
（３）　株式引渡し期日　（予定）	平成24年10月1日

７．今後の見通し

今後、基本合意書に基づき株式譲渡条件につき協議を進めてまいりますが、締結予定の株式譲渡契約の詳細は今後の協議によって決定していくこととしており、未確定な部分が多く含まれます。株式譲渡契約の内容に関しましては、詳細が決定次第速やかにご報告いたします。

また、本件によって連結業績予想の修正が必要と判断される場合には、速やかにお知らせいたします。

(参考)当期連結業績予想（平成24年5月8日公表分）及び前期連結業績　　（金額単位：百万円）

	売　上　高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
当期連結業績予想 （平成25年3月期）	310,000	11,000	6,000	5,000	27.34円
前期連結実績 （平成24年3月期）	296,937	6,733	1,280	△11,014	△60.25円

以　上